

正本

## 科技部 函

地址：台北市和平東路2段106號  
聯絡人：徐文章  
電話：02-2737-7465  
傳真：02-2737-7675  
電子信箱：tykuc@most.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年12月20日  
發文字號：科部自字第1080081023號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：本部公開徵求「尖端晶體材料開發及製作計畫」，自即日起接受申請，請於109年2月26日前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、本計畫旨在提昇國內新穎材料設計，如量子材料開發、單晶合成與磊晶成長以及相關學術研究、強化元件製作之研發品質及競爭力與促進國內基礎科學研究。並期部份關鍵性材料研發可以達到國際間領先地位，更能密切與產業應用接軌，為前瞻科技產業尋找新的契機，開創國內科技研究的長期經濟價值。
- 二、本案徵求公告說明及申請規範請詳閱附件，或至本部網站 ([www.most.gov.tw](http://www.most.gov.tw)) 及自然司網頁 ([www.most.gov.tw/nat/ch](http://www.most.gov.tw/nat/ch)) 之公告區下載。
- 三、本計畫之執行期程自109年8月1日開始，本公告計畫經費係專款專用，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、相關計畫內容疑問，請洽本部自然司，電話：(02) 2737-7465。有關係統操作問題，請洽本部資訊處服務專線，電話：0800-212-058，(02) 2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共 307 單位）  
副本：本部綜合規劃司